

Preliminary Exhibitor list A to Z (as of December 2, 2022)

- [3-D MID e.V.](#) (DE)
- [ACI Materials, Inc.](#) (US)
- [AFELIM - Association française de l'électronique imprimée](#) (FR)
- [AGC Plasma Technology Solutions](#) (BE)
- [Agfa Gevaert NV](#) (BE)
- [Akoneer, UAB](#) (LV)
- [Ames Advanced Materials Corp.](#) (US)
- [ARKEMA SA](#) (FR)
- [Bayflex Solutions, LLC](#) (US)
- [Brewer Science, Inc.](#) (US)
- [Brilliant Matters, Inc.](#) (CA)
- [BST GmbH](#) (DE)
- [CEA](#) (FR)
- [CeNTI-Centre for Nanotechnology and Smart Materials](#) (PT)
- [CLUSTER FUNCTIONAL PRINT](#) (ES)
- [Coatema Coating Machinery GmbH](#) (DE)
- [Condign AS](#) (NO)
- [Copprint Technologies Ltd.](#) (IL)
- [Covestro Deutschland AG](#) (DE)
- [CPI](#) (UK)

- [Danish Technological Institute](#) (DK)
- [Deutscher Fachverlag GmbH](#) (DE)
- [DICO Electronic GmbH](#) (DE)
- [DoMicro BV](#) (NL)
- [DuPont Teijin Films Ltd.](#) (GB)
- [E Ink Corporation](#) (US)
- [Eastman Kodak Company](#) (US)
- [ELANTAS Europe GmbH](#) (DE)
- [Elmeric GmbH](#) (DE)
- [Embro GmbH](#) (DE)
- [Encres DUBUIT SA](#) (FR)
- [ENERGIEregion Nürnberg e.V.](#) (DE)
- [ENJET INC](#) (KR)
- [Epishine AB](#) (SE)
- [Föhrenbach Application Tooling NV](#) (BE)
- [Folex Coating GmbH](#) (DE)
- [Franz Binder GmbH & Co. Elektrische Bauelemente KG](#) (DE)
- [Fraunhofer Institut IAP](#) (DE)
- [Fraunhofer-Institut IFAM](#) (DE)
- [FUJIFILM Dimatix, Inc.](#) (US)

- [GenesInk](#) (FR)
- [Global Inkjet Systems Ltd.](#) (GB)
- [Hahn-Schickard Ges. für angewandte Forschung e. V.](#) (DE)
- [Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH](#) (DE)
- [Henkel AG & Co. KGaA](#) (DE)
- [Heraeus Deutschland GmbH & Co. KG](#) (DE)
- [HK Cross Ocean Technology Ltd.](#) (HK)
- [IBS Precision Engineering BV](#) (NL)
- [IDS, Inc.](#) (US)
- [IIE S.A.](#) (LU)
- [ImageXpert LLC](#) (US)
- [INM - Leibniz-Institut für Neue Materialien gGmbH](#) (DE)
- [InnovationLab GmbH](#) (DE)
- [Ino, d.o.o., Žiri](#) (SI)
- [IPC – Industrial Technical Centre for Plastics & Composites](#) (FR)
- [IPS GmbH](#) (DE)
- [JET Metal Technology](#) (FR)
- [JOHANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH](#) (AT)
- [Kent Displays, Inc.](#) (US)
- [Kimoto Ltd](#) (CH)

- [KROENERT GmbH & Co. KG](#) (DE)
- [Metafas BV](#) (NL)
- [MGI Digital Technology](#) (FR)
- [MSWtech](#) (DE)
- [n-ink AB](#) (SE)
- [Nagase Chemtex America Corporation](#) (US)
- [NAGY Messsysteme GmbH](#) (DE)
- [Namics Europe GmbH](#) (DE)
- [Nanoinitiative Bayern GmbH](#) (DE)
- [Neotech AMT GmbH](#) (DE)
- [Niebling GmbH](#) (DE)
- [NORCOP SAS](#) (FR)
- [Normandy Coating](#) (FR)
- [Norrköping Science Park](#) (SE)
- [Notion Systems GmbH](#) (DE)
- [nsm Norbert Schlaefli AG](#) (CH)
- [OE-A \(Organic and Printed Electronics Association\)](#) (DE)
- [Optomec, Inc.](#) (US)
- [OES - Organic Electronics Saxony Management GmbH](#) (DE)
- [Panasonic Industry Co., Ltd.](#) (JP)

- [Phoseon Technology Inc.](#) (US)
- [Pröll GmbH](#) (DE)
- [PulseForge Inc.](#) (US)
- [PVF Mesh & Screen Technology GmbH](#) (DE)
- [Quad Industries](#) (BE)
- [RK PrintCoat Instruments Ltd.](#) (GB)
- [RK Siebdrucktechnik GmbH](#) (DE)
- [Roartis BV](#) (BE)
- [Saralon GmbH](#) (DE)
- [Sheldahl Flexible Technologies](#) (US)
- [Shin-Etsu Polymer Europe B.V.](#) (NL)
- [SILGA Spa](#) (IT)
- [Silicon Austria Labs](#) (AT)
- [Simoldes Plasticos, S.A.](#) (PT)
- [SPGPrints B.V.](#) (NL)
- [SPS TechnoScreen GmbH](#) (DE)
- [Sun Chemical Ltd.](#) (GB)
- [SUSS MicroTec Solutions GmbH & Co. KG](#) (DE)
- [THIEME GmbH & Co. KG](#) (DE)
- [TNO](#) (NL)

- [TraxCon B.V.](#) (NL)
- [TSE Troller AG](#) (CH)
- [Ushio Germany GmbH](#) (DE)
- [VARTA Microbattery GmbH](#) (DE)
- [VDL Enabling Technologies Group](#) (NL)
- [VFP Ink Technologies](#) (FR)
- [VTT Technical Research Centre of Finland](#) (FI)
- [Werner BLASE GmbH & Co. KG](#) (DE)
- [Witte Technology GmbH](#) (DE)
- [XTPL S.A.](#) (PL)
- [Ynvisible Production AB](#) (SE)
- [ZSK Stickmaschinen GmbH](#) (DE)